

中国高等教育学会

关于征集科技创新成果的通知

各高等学校：

为深入贯彻落实教育科技人才一体化发展战略，服务教育强国建设，中国高等教育学会定于2025年5月23-25日在长春市东北亚国际博览中心举办第63届高等教育博览会（简称“高博会”）。

为充分发挥高博会的平台效能，服务教育部党组中心工作，服务区域经济社会发展。现面向全国高校征集科技创新成果。我们诚挚邀请各高校积极参与，共同为推动高等教育强国建设贡献力量！

一、征集范围

请围绕新一代信息技术、人工智能、空天技术、新能源、新材料、高端装备、生物制药、量子科技、粮食安全、能源安全等产业，提供相关的科技创新成果信息。

二、活动形式

1. 汇编《科技创新成果手册》。对征集的科技成果进行分类整理，并汇编成册，面向相关企业发布。

2. 开展技术供需对接。围绕地方发展和企业技术需求，精选一批高校优秀科技创新成果项目，邀请企业负责人，开展高校科技创新成果路演、现场交流等对接活动，推动校企合作交

流，助力科技成果落地转化。

3. 入选云上高博会成果库。通过「云上高博会服务平台（<https://heec.cahe.edu.cn/>）」宣传展示，促进科技与产业创新资源互联互通、开放共享，并根据项目情况提供后续投资对接服务。

三、参与方式

请将填好的《科技创新成果汇总表》、《科技创新成果征集表》（详见附件1和附件2）于2025年4月10日前发送到邮箱：gjxhshiyefazhanbu@163.com。

联系人：

中国高等教育学会科技管理研究分会 李政发 13240123085

中国高等教育学会科技服务指导委员会 张晓君 13911571582

中国高等教育学会事业发展部 吕凤兰 010-82289979

附件1：科技创新成果汇总表

附件2：科技创新成果征集表



附件 2

科技创新成果征集表

成果名称					
单位\高校（院所）名称			院系（部门）		
成果持有人		职务		联系方式	
团队介绍	100 字以内				
成果领域（勾选）	☐ 先进制造 ☐ 电子信息 ☐ 工业互联网 ☐ 人工智能 ☐ 生物医药 ☐ 节能环保 ☐ 新材料 ☐ 其他_____				
成熟度（勾选）	☐ 理论突破 ☐ 技术突破 ☐ 原型验证 ☐ 小批试制 ☐ 中试 ☐ 产品 ☐ 已有投融资				
研究时长	（请填写开始日期至结束日期）		成果关键词		
合作需求					
成果简介	（包括但不限于：成果拟解决的痛点问题、解决方案、竞争优势分析、市场应用前景、知识产权情况、应用案例、成果评价等，500 字以内）				
成果照片	如获奖证书、实物照片、应用场景等（需另附，并加以注释）				